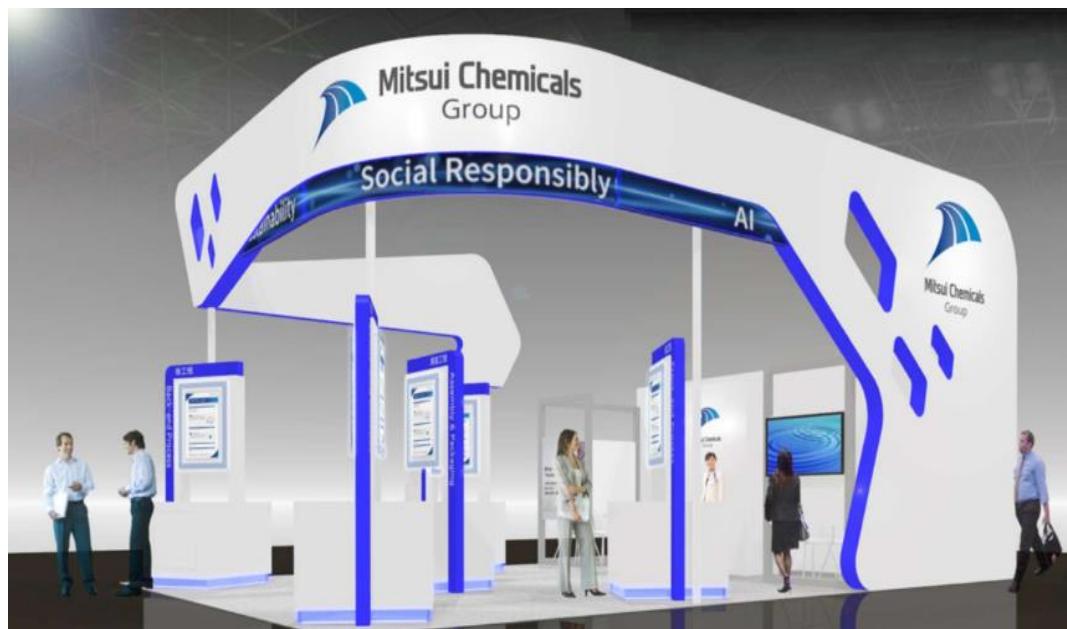


2025年12月9日
三井化学株式会社

三井化学グループ、「SEMICON®JAPAN 2025」に出展

三井化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 修）、三井化学 ICT マテリア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：才本 芳久）、エム・エーライフマテリアルズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：草野 和也）、本州化学工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木下 雅幸）および三井化学ファイン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 久義）は、2025年12月17日から19日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON®JAPAN 2025」に三井化学グループとして出展いたします。

ブース内では、ウエハ裏面研削用保護テープで世界シェアNO.1のイクロステープ™をはじめ、フッ素フリー超高耐熱離型フィルム、ろ過用不織布・研磨パッド材料やレジスト・接着剤向け各種高機能ケミカル材料など、幅広い工程で世界の半導体製造の未来を支える最新ソリューションの提案を致します。



【展示会概要】

展示会名：「SEMICON®JAPAN 2025」

開催期間：2025年12月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟 4ホール

三井化学グループブース E4822（東4ホール）

（三井化学、三井化学 ICT マテリア、エム・エーライフマテリアルズ、本州化学工業、三井化学ファイン共同ブース）

*ご来場の際は、SEMICON® Japan 公式サイトより事前登録をお願いいたします。[Home | SEMICON Japan](#)

【三井化学グループ出展内容】

展示テーマ（ソリューション・製品）	担当部署
Si/SiC 研磨パッド、AGV キャスター向けウレタンプレポリマー フォルティモ [®] /タケネート [®]	三井化学（株） ICT ソリューション事業本部 コーティング・機能材事業部
ウレタン粘着剤 タケラック [®] U-W31/タケネート [®] D-160N	
フォトレジスト原料 MILEX TM	三井化学（株） ICT ソリューション事業本部
フッ素フリー超高耐熱離型フィルム Paltref TM	ICT 材料事業推進室
半導体プロセステープ イクロステープ TM	三井化学 ICT マテリア（株） プロジェクトフィルム事業部
ポリイミド樹脂原料 ジアミン群	三井化学ファイン（株） パーソナルケア材料事業部門 ファインケミカル部
クリエイティブ インテグレーション ラボ [®]	三井化学（株） ICT ソリューション事業本部 開発部
フォトレジスト添加剤/熱架橋剤 フェノール系メチロール・メトキシメチル架橋剤	本州化学工業（株） 機能材料事業部
精密ろ過向け極細メレトブローン不織布 シンテックス TM nano	エム・エーライフマテリアルズ（株） 資材事業部

以上

<お問合せ先> 三井化学株式会社

ICT ソリューション事業本部 企画管理部 TEL : 03-6880-7474

コーポレートコミュニケーション部 TEL : 03-6880-7500

お問合せフォーム https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja?param=13